

L.P.N.H.E

Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Energies  
I.N.2.P.3 – CNRS – Université Paris Cité 4 place Jussieu 75005

Eric PIERRE  
Pôle CAO-Câblage

tel : 01 44 27 72 57 Fax : 01 44 27 46 38  
Email : pierre@lpnhe.in2p3.fr



14/06/24

JUN 2024

Nom de la carte :	SYNC_BOARD_REVC
Expérience :	DAMIC
Dimensions :	233,35 x 160 mm
Classe :	Classe 6
Nombre de couche :	8
Pad on Hole ( ou Via in Pad ) :	NON

COUCHE DE ROUTAGE	CLFAB Fichiers .art	DÉSIGNATION
Couche 1	TOP	Fils + Plan GND
Couche 2	IN1	Plan GND complet
Couche 3	IN2	Fils + Plan GND
Couche 4	IN3	Alimentations
Couche 5	IN4	Alimentations
Couche 6	IN5	Fils + Plan GND
Couche 7	IN6	Plan GND complet
Couche 8	BOTTOM	Fils + Plan GND
	VETOP	Vernis Épargne Coté Éléments
	VEBOTTOM	Vernis Épargne Coté Soudure
	SERITOP	Sérigraphie Coté Éléments
	SERIBOTTOM	Sérigraphie Coté Soudure
	DRILL	Plan de Perçage
	DIM	Dimensions

FACE	CABLAGE Fichiers .pdf	DÉSIGNATION
TOP	PLAN_CABLAGE_ELEMTS_CARTE_SYNC_BOARD_REVC.pdf	Carte équipée avec Repères Topos et Valeurs Coté Éléments
BOTTOM	PLAN_CABLAGE_SOUDURE_SYNC_BOARD_REVC.pdf	Carte équipée avec Repères Topos et Valeurs Coté Soudures

Fichiers Complémentaire
art_aper.txt
art_param.txt
Route-1-8.drl
ncdrill.log

LPNPAMELA

\\lpnpamela\electronique\users\ARCHIVE\_CAO\_PAM\FABRICATION\FAB\_DAMIC\FAB\_SYNC\_BOARD\_REVC